PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-041069

(43) Date of publication of application: 13.02.1998

(51)Int.CI.

H05B 33/10

(21)Application number: 09-094613

(71)Applicant: TORAY IND INC

(22)Date of filing:

27.03.1997

(72)Inventor: FUJIMORI SHIGEO

HIMESHIMA YOSHIO **KOHAMA TORU**

(30)Priority

Priority number: 08122667

Priority date: 18.04.1996

Priority country: JP

(54) MANUFACTURE OF ORGANIC ELECTROLUMINESCENT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To attain favorable pattern process accuracy by forming part of an element where a pattern is made through a mask brought into tight contact with a substrate by means of a magnetic force.

SOLUTION: A mask is a plate- or film-like planar member with one or more openings so that an organic matter or an electrode material caused by vapor deposition or the like to travel toward a substrate deposits through the mask openings placed before the substrate and to produce a pattern of an organic electroluminescent element corresponding to the shapes of the mask openings. An important thing here is that the tight contact between the mask and the substrate is improved by a magnetic force. This reduces the proportion of the area where deposition substance or the like finds its way around into, or the mask-shaped area where deposition substance finds its way by seeping, and enables a fine pattern processing which has been conventionally impossible. In this case, either one or both of the substrate and the mask may be magnetic.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

26.12.2000

[Date of sending the examiner's decision of

16.09.2003

rejection]

[Kind of final disposal of application other than

the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3539125

[Date of registration]

02.04.2004

[Number of appeal against examiner's decision 2003-20266

of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

16.10.2003

decision of rejection]

BEST AVAILABLE COPY

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出屬公開發导

特開平10-41069

(43)公開日 平成10年(1998)2月13日

(51) Int.CL⁴

裁別記号 广内整理器号

ΡI

技術表示當所

H 0 5 B 33/10

H 0 5 B 33/10

審査請求 京請求 請求項の数17 FD (全 U 頁)

(21)出顧番号	物顧平9-94813	(71)出廢人	000003159
			東レ株式会社
(22)出題日	平成9年(1997)3月27日		京京都中央区日本協立町2丁目2巻1号
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	(72) 発明者	藤森 茂雄
(31)優先機主張者号	特別等 8-122667		数貿易大学市商山1丁目1番1号 東レ株
(32) 任治日	平 8 (1996) 4 月18日		式会社批賞事業場内
(33)優元権主張国	日本 (JP)	(72)発明者	短島 義夫
			滋賀県大津市図山1丁目1番1号 東レ株
			式会社滋賀事業場内
		(72) 発明者	小濱 茅
			滋賀原大津市圏山1丁目1番1号 東レ株
			式会社滋賀事業場内
			NWITTO MANAGE

(54) 【発明の名称】 有機電界発光率子の製造方法

(57)【要約】

【課題】ウェットプロセスを用いる必要のない。良好な パターン加工請問をもつ有機電界発光素子の製造方法を 提供する。

【解決手段】陽極と陰極との間に有機化台物からなる発光層が存在する有機電界発光素子において、該素子に含まれるパターン加工部分が、磁力によって基板へ高着させたマスクを介して形成されることを特徴とする有機電界発光素子の製造方法。

【特許請求の範囲】

【請求項!】陽便と陰極との間に有機化台物からなる発光層が存在する有機電界発光素子において、該素子に含まれるパターン削工部分が、磁力によって基板へ適着させたマスクを介して形成されることを特徴とする有機電界発光素子の製造方法。

【請求項2】有機電界発光素子の製造面である薔飯豪側 に超場によって吸引力の及ばされるマスクを配置し、基 板裏側には磁場発生額を配置することを特徴とする請求 項1記載の有機電界発光素子の製造方法。

【請求項3】マスクが、Fe、Co N+のうち1程類以上の元素を合計1%以上含むことを特徴とする請求項1または2記載の有機需算発光素子の製造方法。

【語求項4】マスクが、Fe、Co、N+のうち1種類以上の元素を合計20%以上含むことを特徴とする請求項1または2記載有機電界発光素子の製造方法。

【請求項5】マスクの厚さが2mm以下であることを特徴とする請求項1または2記載の有機電界発光素子の製造方法。

【語求項6】マスクの厚さが500μm以下であること 20 を特徴とする語求項1または2記載の有機כ発売光景子 の製造方法。

【請求項7】マスクの最小パターンピッチが2mm以下であることを特徴とする請求項1または2記載の有機器 原発光素子の製造方法。

【請求項8】マスクの最小パターンピッチが500μm 以下であることを特徴とする請求項1または2記載の有 級電界発光素子の製造方法。

【請求項9】 四場発生紙が電磁石であることを特徴とする請求項2 記載の有機電界発光素子の製造方法。

【譲求項11】陽極または除極の少なくとも一方が透明 であることを特徴とする譲求項1または2記載の有機電 界発光素子の製造方法。

【請求項12】返明な基板上に透明な陽極が設けられていることを特徴とする請求項1または2記載の有機電界発光素子の製造方法。

【請求項13】バターン加工部分が発光層であることを 特徴とする請求項1または2記載の資機電界発光素子の 49 製造方法。

【請求項14】発光層を蒸着法によって形成することを 特徴とする請求項13記載の有機電界発光素子の製造方法。

【請求項15】パターン加工部分が掲録または除極の少なくとも一方であることを特徴とする請求項1または2記載の有級電界発光景子の製造方法。

【請求項16】陽極あるいは終極を蒸着法もしくはスパッタリング法によって形成することを特徴とする請求項15記載の有機電界発光素子の製造方法。

【請求項17] 有級電界発光素子の非発光部分にスペーサーを設けることを特徴とする請求項1または2記載の有機電界発光素子の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[10061]

【発明の属する技術分野】本発明は、表示素子、フラットパネルディスプレイ、バックライト、瞬明、インテリア、健議、看板、電子写真様などの分野に利用可能な、電気エネルギーを光に変換できる有機電界発光素子の製10 造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】陰極から注入された電子と関極から注入 された正孔とが、両極に挟まれた再構蛍光体内で再結合 して発光するという有機電界発光量子の研究が近年活発 に行われるようになってきた。この素子は、薄型、低駆 動電圧下での高輝度発光、蛍光材料を透ぶことによる多 色発光が特徴であり注目を集めている。

【0003】有機電界発光素子が高輝度に発光することは、コダック社のC、W、Tangらによって初めて示された(Appl. Phys. Lett. 51(12)21、p. 913、1987)。コダック社の提示した有機電界発光素子の代表的な構成は、1TOガラス基板上に、蒸着法によって正孔輸送性のジアミン化合物、発光層である8-ヒドロキシキノリンアルミニウム、そして陰極としてMg:Agを職決設けたものであり、10V程度の駆動電圧で1000cd/m¹の緑色発光が可能であった。現在の有機電界発光素子は、上記の素子構成要素の他に電子輸送層を設けているものなど構成を変えているものもあるが、基本的にはコダック社の構成を踏くしている。高超度および多色発光が可能であるこれちの有機電界発光素子を表示素子などに利用する検討は盛んに進められている。

【()()()()()()(4) しかし、日経エレクトロニクス1996.1.29 (No.654)p.102にも指摘されているように、素子のパターン加工が1つの大きな問題となっている。

【0005】例えば、フルカラーディスプレイの場合では、所定の位置にR、G、Bの発光層を形成する必要がある。通常このようなパターン加工はフォトリン法に代表されるりェットプロセスによって連成されるが、有機電界発光素子を形成する脊機順は水分や有機溶媒、萎液に対する耐久性に乏しい。特闘平6~234969号公銀に代表されるように、脊椎材料を工夫することによりウェットプロセスの可能な素子が得られることも示されているが、このような方法では素子に用いる有機材料が限定されてしまう。

【0006】さらに、哀示素子には電極のパターン加工が不可欠である。有機歴上部の電極をウェットプロセスでパターン加工する際にも、やはり有機膜にダメージを与えることが問題となる。

50 【0007】とのような理由から、従来は、蒸着途に代

衰されるドライブロセスによって有機電界発光素子を製 造し、パケーン加工はマスクを利用して実現することが 多かった。つまり、孟子を製造する墓板前方にマスクを 配置して、マスク関口部のみに有機層あるいは電極を蒸 君するのである.

1000081

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、微細な パターンに対応するにはマスクの厚さを薄くする必要が ある。強度が十分とれないために、たわみなどによって 方法では、バターンが微細であるほど業者物がマスクの 影に回り込む部分が無視できず、十分な精度をもって景 子のパターン削工を行うことが困難であった。このこと は、素子の短絡や、漏れ電流の増加によるクロストーク 発生の原因にもなりえる大きな問題であった。例えば、 特開平2-66873号公報によれば、パターンピッチ 300μm未満というのは、マスクを用いることによる パターン加工が可能な範囲よりも、かなり小さいピクセ ルサイズであることが示されている。

プロセスを用いることのできない有機電界発光素子にお いて、良好なバターン加工精度を裏続できる製造方法を 提供することを目的とする。つまり、マスクを基板に対 して単に固定することが目的ではなく、従来では不可能 であったマスクによる微細なパターン加工を実現するの に必要な、マスクと基板との十分な密着性を発現する方 法を提供することが目的である。

[0010]

【課題を解決するための手段】前記課題を達成するため に 本発明の製造方法は「陽極と降極との間に有機化合 30 物からなる発光層が存在する有機電界発光素子におい て、該素子に含まれるパターン加工部分が、磁力によっ て蟇板へ密着させたマスクを介して形成される」ことを 特徴とするものである。

[0011]

【祭財の実施の形像】本祭明における資機は界際光度子 とは、陽極と陰極との間に有機化台物があなる発光層が 存在し、電気エネルギーにより発光する景子であって、 陽便や陰極あるいは発光層などの素子を構成する層の少 くとも1つがパターン加工されているものである。

【①①12】陽極と陰極は、素子の発光に十分な電流が 供給できる準電性をもてばよいが、光を取り出すために 少なくとも一方の電極が透明であることが望ましい。

【① 0 1 3 】 適明な電極は可視光線透過率が3 0 %以上 あれば使用に大きな障害はないが、理想的には100% に近い方が好ましい。基本的には、可視光全域にわたっ てほぼ同程度の透過率を持つことが好ましいが、色を変 えたい場合は債便的に吸収を持たせることも可能であ る。その場合。カラーフィルターや干渉フィルターを用 材質としては、インジウム、錦、金、頌、亜鉛、アルミ ニウム、クロム、ニッケル、酸素、窒素、水素、アルゴ ン。炭素から遊ばれる少なくとも一種類の元素からなる ことが多いが、ヨウ化銅、硫化銅などの気機構電性物 貫」ポリチオフェン、ポリビロール。ポリアニリンなど の導電性ポリマを用いることも可能であり、特に限定さ れるものでない。

【0014】本発明において特に好ましい機権の例とし ては、透明基板上に置かれた酸化鋁、酸化亜鉛、酸化イ 基板とマスクとの密着性は悪化する。したがって、従来(10)ンジウム、酸化錦インジウム(iTO)などをあげるこ とができる。パターン加工などを飽すディスプレイ用途 などにおいては、加工性に優れた!TOが特に好適な例 としてあけることができる。表面抵抗を下げたり電圧降 下抑制のために、「TOには少量の頭や金などの金属が 含まれていても良く、また、錦、金、銀、亜鉛、インジ ウム、アルミニウム、クロム、ニッケルを1TOのガイ 下電極として使用することも可能である。中でもクロム はブラックマトリックスとガイド電極の両方の機能を持 たせることができることからも好適な金属である。意子 【0009】本発明は、かかる問題を解決し、ウェット 29 の消費電力の額点からは、【TOは低低抗であることが 望ましい。例えば300Ω/□以下のITO基版であれ は素子電極として機能するが、現在では100/口程度 の墓板の供給も可能になっていることから、低低抗品を 使用することが特に望ましい。!TOの厚みは抵抗値に 合わせて任意に遺ぶ事ができるが、適常100~300 nmの間で用いられることが多い。透明基板の材質は特 に限定されず、ポリアクリレート、ポリカーボネート、 ポリエステル、ポリイミド、アラミドからなるプラスチ ック板やフィルムを用いることもできるが、好適な例と してはガラス芸板を挙げることができる。ソーダライム ガラス、無アルカリガラスなどが用いられ、また厚みも 機械的強度を保つのに十分な厚みがあればよいので、 O. ?mm以上あれば十分である。ガラスの材質につい ては、ガラスからの溶出イオンが少ない方がよいので無 アルカリガラスの方が好ましいが、SiO」などのバリ アコートを施したソーダライムガラスも市販されている のでとれを使用できる。ITO膜形成方法は、電子ビー ム法、スパッタリング法。化学反応法など特に制限を受 けるものではない。

【①015】除極は、電子を本素子の発光層に効率良く 注入できる物質であれば特に限定されない。従って、ア ルカリ金属などの低仕事関数金属の使用も可能である。 が、電極の安定性を考えると、白金、金、銀、銅、鉄、 34、アルミニウム、マグネシウム、インジウムなどの金 層。またはこれら金層と低仕事間数金属との合金などが 好ましい例として挙げられる。また、あらかじめ有級層 に低仕事関数金属を微量にドーピングしておき、その後 に比較的安定な金属を陰極として成蹊することで、電子 注入効率を高く保ちながら安定な電極を得ることもでき いて変色させる方が技術的には容易である。透明電極の 50 る。これらの電価の作製法も抵抗加熱蒸棄、電子ビーム

養着。スパッタリング、イオンプレーティング法などド ライブロセスであればよいが、本発明では手軽にできる 抵抗加熱蒸着法を使用している。

【①①16】有機鑑昇発光素子に含まれる有機層として は、1) 正孔輪送煙/発光層、2) 正孔輸送煙/発光圏 /電子輸送層、3)発光層/電子輸送層、そして、4) 以上の組合わせ物質を一層に混合した形態の発光層、の いずれであってもよい。すなわち、素子構成として有機 化合物からなる発光層が存在していれば、上記1)~ 3) の多層領層構造の他に4) のように発光材料単独ま 19 たは発光材料と正孔輸送材料や電子輸送材料を含む発光 屋を一屋設けるだけでもよい。

【①①17】正孔翰送庫は正孔翰送性物質単独で、ある いは正孔輸送性物質と高分子結者剤により形成され、正 孔輪送性物質としては、N. N´ージフェニルーN, N ージ(3-メチルフェニル)-1、1 ージフェニル -4、4 ´ージアミン (TPD) やN、N´ージフェニ ルーN、N^-ジナフチルー1。1゜-ジフェニルー 4、4´-ジアミン (NPD) などに代表されるトリフ ェニルアミン類 Nーイソプロピルカルバゾールなどの 20 3級アミン類。ビラゾリン誘導体、スチルベン系化台 物」ヒドラゾン系化合物。オキザジアゾール誘導体やフ タロシアニン誘導体に代表される複素原化合物。ポリマ **一系では前記単量体を側鎖に有するボリカーボネートや** スタレン誘導体。ポリピニルカルパゾール、ポリシラン などが好ましいが、特に限定されるものではない。

【0018】発光層材料は主に以前から発光体として知 られていたアントラセンやビレン、そして前述の8-ヒ ドロキシキノリンアルミニウムの他にも、例えば、ビス スチリルアントラセン誘導体、テトラフェニルブタジエ 30 ン誘導体、クマリン誘導体、オキサジアゾール誘導体、 ジスチリルベンゼン誘導体、ピロロビリジン誘導体、ペ リノン誘導体。シクロペンタジエン誘導体、オキサジア ゾール誘導体。チアジアゾロビリジン誘導体、ポリマー 系では、ポリフェニレンビニレン誘導体、ポリバラフェ ニレン誘導体。そして、ポリチオフェン誘導体などが使 用できる。また発光層に添加するドーパントとしては、 前述のルブレン、キナクリドン誘導体、フェノキサゾン 660、DCM1、ペリノン、ペリレン、クマリン54 ジアザインダセン誘導体などがそのまま使用でき

【前前19】電子輸送性物質としては、電界を与えられ た電極間において陰極からの電子を効率良く輸送するこ とが必要で、電子注入効率が高く、注入された電子を効 率良く輸送することが望ましい。そのためには電子報和 力が大きく、しかも電子移動度が大きく、さらに安定性 に優れ、トラップとなる不純物が製造時および使用時に 発生しにくい物質であることが要求される。このような 条件を満たす物質として8-ヒドロキンキノリンアルミ ニウム、ヒドロキシベンブキノリンベリリウム。例えば「55」は電極のパターン形状やサイズが、画素の形状やサイズ

2-(4-ピフェニル)-5-(4-モープチルフェニ ル) -1, 3, 4-オキサジアゾール(t-BuPB D) などのオキサジアソール系誘導体。薄膜安定性を向 上させたオキサジアゾール二章体系誘導体の1、3-ビ ス(4-t-プチルフェニル-t、3、4-オキサジゾ リル) ピフェニレン (OXD-1)、1、3-ピス(4 - 1 - ブチルフェニルー1、3、4 - オキサジソリルと フェニレン(OXD-7)、トリアゾール系誘導体、フ メナントロリン系誘導体などがある。

ก

【りり20】以上の正孔輸送層、発光層、電子輸送層に 用いられる材料は単独で各層を形成することができる が、高分子結若剤としてポリ塩化ビニル、ポリカーボネ ート、ポリスチレン、ポリ(N - ピニルカルパソー ル)、ポリスチルメタクリレート、ポリプチルメタクリ レート、ポリエステル、ポリスルフォン、ポリフェニレ ンオキサイド。ポリプタジエン、炭化水素樹脂。ケトン 横牖 フェノキシ樹脂、ポリザルフォン、ポリアミド、 エチルセルロース、酢酸ピニル、ABS樹脂、ポリウレ タン樹脂などの溶剤可溶性樹脂や、フェノール樹脂、キ - シレン樹脂、石油樹脂、ユリア樹脂、メラミン樹脂、不 飽和ポリエステル樹脂、アルキド樹脂、エポキン樹脂、 シリコーン樹脂などの硬化性樹脂などに分散させて用い るととも可能である。

【0021】上記正孔輸送層、発光層、電子輸送層など の有機層の形成方法は、抵抗加熱蒸蓄、電子ビーム蒸 君。スパッタリング法など特に限定されるものではない が、通常は、抵抗加熱蒸着、電子ビーム蒸着などの蒸着 法が特性面で好ましい。層の厚みは、有機層の抵抗値に もよるので限定することはできないが、経験的には10 ~1000 nmの間から選ばれる。

【10022】電気エネルギーとは主に直流電流を指す が、バルス電流や交流電流を用いることも可能である。 電流値および電圧値は特に制限はないが、素子の消費電 力、寿命を考慮するとできるだけ低いエネルギーで最大 の輝度が得られるようにするべきである。

【10023】本発明におけるパターン加工部分とは、基 本的には有機電界発光量子の発光に関与する部分を意味 するが、必要性によっては、発光に関与する部分のコン トラストやパターン精度 電気的絶縁性を向上させる目 40 的で形成されるような非発光部分であってもよいので、 特に限定されるものではない。好きしくは発光層 「陽 極、陰極がパターン加工される。

【りり24】発光に関与する部分としては、発光層およ び電便が特に重要である。これらの形状やサイズは特に 限定されるものではなく。用途によって最適なものが使 用される。例えば、表示素子やティスプレイの用途で は、発光層と電極ならびに非発光領域のパターン形状に より規定される1つ以上の発光領域が1つの画素を形成 する。つまり、本発明によって加工される発光層もしく に一致している必要はない。セグメント方式やドットマ トリクス方式などの表示方式によって、その回路の形状 は異なるが、画素サイズとしては2mm角以下が好まし い。高精細表示の用途では、画素サイズとして500 μ 面角以下が望ましく、さらに好適な固素サイズとして、 現在実用化されているフルカラー液晶ディスプレイの単 色ー面景サイズである100×300 μmを例示するこ

【0025】ディスプレイ用途では、発光層や電極のバ ターン加工形状が繰り返しの周期をもつ場合が少なくな 10 い。その場合には、バターン加工サイズの最小ビッチは 2mm以下であることが好ましく、さらには500μm 以下であることがより好ましい。これらディスプレイは 単純マトリクス型でも、TFT方式に代表されるアクテ ィブマトリクス型であってもよく、本発明はディスプレ イの構造や駆動方式を概定するものではない。

【りり26】上記の電径については、有機電界発光素子 における隣接および陰径の少なくとも一方を指し、必要 性によっては両方の電極を本発明によってパターン加工 加される、ガイド電極のようなものも含まれる。音本的 には、基板上に設けられた一方の電極が先にウェットブ ロセスによってパターン加工されており、その上に有機 層を形成したあと、本発明による方法でもう一方の選権 をパターン加工することが好ましい。より好適な倒とし では、透明基板上で先にパターン加工された透明電径を 関極として、その上に有機圏を形成し、有機圏上部の陰 極を本発明によってパターン加工する工程が挙げられ

【0027】本発明によってパターン加工される非発光 39 部分は特に限定されないが、好適な例としてブラックマ トリクスや発光領域を規定するための絶縁層を挙げるこ とができる。ブラックマトリクスは発光領域の隙間を黒 くして、コントラストを向上させる。絶縁層は電極エッ ジの保護、発光領域の規定および高極間の絶縁性を向上 させる。いずれも、材質や形状、サイズを一般に示すこ とはできず、用途によって最適なものが用いられる。

【0028】本発明におけるマスクとは、板あるいはフ ィルムのような面状のものに1つ以上の関口部が設ける れたものである。蒸着法などによって基板に向かって飛 40 楽してくる有機物あるいは電極材料は、基板前方に設置 されたマスク開口部を通じて基板上に推論され、マスク 関口部形状に対応した有機電界発光素子のパターン加工 が実現される.

【0029】本発明での重要な特徴は、マスクと電板と の密着性を磁力によって向上させている点である。この ことによって、蒸着物などの回り込み部分、つまり、マ スク開口部からマスクの影の部分へにじむように蒸着さ れる部分の割合を減少させ、従来では不可能であった後 位置的な固定。あるいはマスク自身の重置を支えること は本発明の直接的な目的ではないので、磁力によってな されても機械的な接触などによってなされてもよく、特 に方法を限定するものではない。

【①030】本発明においては、マスクとその他1つ以 上の物体との間に相互に殴力が及ぼし合えば、その関係 は特に限定されるものではない。例えばマスクと有機當 界発光素子の基板とが磁力によって吸引力を及ぼし合う とすれば、基板が溢石であってもマスク目体が配石であ ってもよいし、両者が遊石であってもよい。もちろん、 マスクと磁力を及ぼし合う対象は基板である必要はな く、引力もしくは斥力かについても特に限定はされな い。本発明における好ましい例としては、有機電界発光 景子の製造面である基板表測に、遊場によって吸引力の 及ばされるマスケ、すなわち磁石に引き寄せられる材料 でできたマスクを設置して、基板臭側に配置された磁石 によって該マスクを基板に密替させる方法が挙げられ る。必要な協力の大きさについては、マスクの開口部形 状やサイズ、重量、強度などによって異なるので一貫に してもよい。また、電極の導電性を向上させるために付 20 は示せないが、マスクの固定を観核的接触によって行う 場合には必要なマスクの密着性が十分に得られる以上の 磁力が、また。マスクの固定も磁力で行う場合にはマス クの密着性と位置的な固定とが十分できる以上の認力が あればよい。

> 【0031】磁石の好適な倒としては、永久磁石ならび に電磁石を挙げることができる。その形状やサイズは特 に限定されないが、マスクの関口部全体に基板面と垂直 方向の吸引力が一様に働くように、マスク関目部以上の 大きさであることが望ましい。また、1つの磁石によっ て要求される面積に磁場を発生させてもよいが、複数の 避石を貼り合わせたり、所定の間隔で並べるなどしたも のを利用することもできる。基板との距離については、 マスクに十分な磁力が及ぶ範囲であれば特に限定されな

> 【りり32】永久隆石の好適な材料としては、純飲、炭 素鋼、Ψ鋼、Cェ鋼、Co鋼、KS鋼などの焼入硬化送 石材料、MK網、Alnico編、NKS網、Cuni co鋼などの折出硬化磁石材料、OPフェライト、Ba フェライトなどの焼箱磁石材料ならびにSm-Co系や Nd-Fe-B系に代表される各種者土類磁石材料など が挙げられるが、以上のものに限定はされない。これら の付鉢をパルク的に用いることが多いが、粉末をゴムや 制脂に混入したり、粉末を加圧成型したものを砥石とし て用いてもよい。

【OO33】霜越石は、磁場発生のON、OFFならび に認力を電気的に制御できることから、本発明において 特に好適に用いられる。構造は特に限定されないが、導 組を複数同差いたソレノイドロイル内に磁心を挿入した。 ものが特に望ましい。磁心材料としては、永久砲石材料 細なパターン匍工が達成される。基板に対するマスクの 50 として上記に挙げたものの他に、ケイ素銅板、A1-F

e合金、N , - F e 合金 (パーマロイ) などの金属磁心 材料、Mn-2n系、Ni-2n系、Cu-2n系など のフェライト巡心材料、カーボニル鉄、Moパーマロ イ。センダストなどの微筋末を結合剤とともに圧縮成型 させたの圧粉砂心材料などが挙げられる。このような電 磁石は単独で用いてもよいが、複数の電磁石を組み合わ せて砂場発生源とすることもできる。

【0034】マスクの好適な材料としても上記の巡性材 料を挙げることができる。これらの討斜を薄い板状に成 ムや樹脂に磁性材料の粉末を混入してフィルム状に成型 したものを用いることもできるので、マスクの材料組成 を一概に規定できない。砂石による吸引力を効率よく発 現させるには、マスクが、磁性元素であるFe、Co、 Niのうち!種類以上の元素を、組成比において合計! %以上(1種類の場合には単独で1%以上)含んでいる ことが望ましく。さらに、合計20%以上含んでること がより望ましい。作製されたマスクには遊場によって吸 引力が働くが、マスク自体は、はじめから遊化されてい 料からマスクを作製したり、マスクを作製してから遊化 させることもできる。

【0035】マスク関口部の形状とサイズは、基本的に は有機電界発光素子のパターン加工のそれに等しい。し かしながら、有機電界発光素子におけるあるパターン加 工は、「校のマスクを用いて一度に実現されてもよい し、複数のマスクを組み合わせたり、1枚のマスクと基 板の組対的な位置をすらすなどして複数回に分けて実現 されてもよいので、両者のパターンが一致している必要 はない。前述のディスプレイ用途のように、景子におい 30 て繰り返し週期を持つパターンを1枚のマスクで実現す る場合には、マスクのパターンピッチの好速な例として 2mm、さらに好ましい倒として500μmを倒示する ことができる.

【0036】マスクの厚さについては、その強度や大き さ、バターンサイズにもよるので一概には示せない。必 要以上に輝くマスクの強度が大きすぎると、基板との密 着性を向上させるのに大きな磁力が要求され、基板のた わみにマスクを追従させることも難しくなる。目安とし ては、2mm以下の厚さが好適な例として挙げられる。 本発明は機細なバターン加工について特に効果的であ り、パターンピッチのさらに好ましい例として500 д 、血を倒示している。この場合、例えば関口部が300μ 面であればマスクの残り幅は200μmということにな る。良好なパターン精度を達成するためには、マスクの 痒さは残り幅(この場合は200μm)の5倍以下であ ることが望ましく、さらに、残り幅以下であることが特 に望ましい。したがって、微細なパターン加工に対応す るマスクのより好適な輝さとしては、500μm以下を 例示することができる。

【りり37】有機電界発光素子に用いられる基板の表面 が平面である場合には、マスクと基板との均一な密着性 を実現するために、高い平面性を有するマスクを使用す る方が有利である。しかしながら、微細なパターンに対 応するために上述のようにマスクの厚さを薄くすると、 マスクの作製工程の途中で変形を受けやすくなり、マス クにうわりが生ずるなどして平面性が損なわれることが ある。このような場合には、焼き鈍しなどの方法を利用 してマスクの平面性を向上させてもよい。さらに、マス 型したものからマスクを作製することが好ましいが、ゴー10 クは適当な形状のフレームに固定された状態で使用され ることが多いが、その殴も、マスクにテンションを得け ながらフレームに固定するなどして、マスクの平面性を 選想状態に近づけるようにすべきである。

10

【① 038】本発明の製造方法では、有級電界発光素子 の製造面とマスクとを密着させた際に、マスクが垂板上 に成膜された有機層などを傷つけるのを防ぐために、有 機電界素子の非発光部分にクッションの役割を果たすス ペーサーを配置することが好ましい。このスペーサーは 前記プラックマトリクスの全部あるいは一部を無用する ても、そうでなくてもよい。必要に応じて、避化した材 20 こともできる。スペーサーの作製方法や材質は特に限定 されるものではないが、フォトリングラフィー法などを 利用して、マスクの接触から発光部分を効率よく保護で きるように、あらかじめ蓄板上に配置しておくことが工 程的には容易である。スペーサーの高さは、有機電界発 光素子の発光部分の厚さより高く、蒸着物の回り込みに よりパターン加工精度が悪化しない程度に必要であり、 通常は()、5~1()()μmの範囲で形成されるが、特に 限定されるものではなく、条件に応じて最適化すればよ

> 【()()39】上記スペーサーの銭能は、マスクの基板接 触面に部分的に突起を設けて、その突起を有機電界発光 素子の非発光部分に接触させることで、あるいは、マス ク全面に樹脂などの比較的柔軟性のある物質をコーティ ングすることでも達成できる。突起やコーティングの材 料は特に限定されるものではないが、フォトレジストな どを利用して形成するのが工程的に容易である。

[0040]

【実施例】以下 実施例および比較例をあげて本発明を 説明するが、本発明はこれらの例によって限定されるも 40 のではない。

【0041】実施例1

28×36mm。摩さ50µmのコパール(組成比はF e54%、Ni29%、Co17%) 板に、ウェットエ ッチングによって関口部を設けたマスクを用意した。! つの開口部の主な部分は長方形であり、短辺、長辺方向 の長さはそれぞれ200μm、15mmである。この関 口部は短辺方向にピッチ300μmで16個繰り返され ている。すなわち、中央部分はピッチ300μm(関口 部幅200μm, 残り幅100μm)×16本のストラ 50 イブ形状のマスクである。また、外部との電気的接続を

(?)

容易にするために、この長方形開口部の長辺方向両側 は、さらに7、5mmの間に1、27mmピッチ(閉口 部幅6 () () μ m) まで連続的に広げられている。上記の マスクは外形が等しい2mm幅のステンレス鋼枠にレー ザー融着によって固定されている。このマスクをステン レス鋼枠側が蒸着額(下側)を向くように真空蒸着装置 内に固定して、反対のコパール板側(上側)に、38× 46mm、厚さ1. 1mmのガラス蟇板、34×42m m、厚さ3mmの複磁石を順に置いて固定した。板磁石 は日立金属株式会社製の番土類磁石 (H-23CV) を 16 用いた。装置内の真空度が5×10⁻¹Pa以下になるま で排気した後、アルミナるつぼを用いた抵抗加熱蒸着法 によって金属A1を1mm/Sの速度で150mm蒸着 した。なお、競厚分布を平均化するために、蒸着中は基 板を回転させた。

【0042】蒸着後にガラス基板を取り出し、基板表面 に蒸着されたA1電極を顕微鏡で観察した写真が図1で ある。長辺方向の中央部における電便帽は2(1)μmで あった。また、電極ビッチを広げた部分を利用してテス タで抵抗値を測定したところ、16本の電極間に電気的 20 短絡は皆無であり、隣り合う電推闡の抵抗は測定限界で ある20MQ以上であった。

[0043]比較例1

蒸着の際に遊石を使用しなかった以外は実施例1と同様 にしてAI電極をパターン加工したところ、図2に示す とおり、萬極幅の平均値は270μmであった。しか。 し、複数箇所において蒸着されたAIの大きな回り込み か見られ、16本中職り合う10組の電極間が電気的に 短絡していた。

【0044】実給例2

関口部頃が250μm、残り幅が50μm(ビッチは3 0 () µmと同じである)であること以外は、実施例1と 同様にしてA1電極をパターン加工した。蒸着されたA 1電極を顕微鏡で観察した写真が図3である。電極幅は 255 μ inであった。また、電極間の電気的短絡は皆無 であり、隣り合う電極間の抵抗は測定限界である20M Ω以上であった。

【0045】比較例2

蒸着の際に遊石を使用しなかった以外は寒飽例2 と同様 にしてA1電極をパターン加工したところ、図4に示す。 とおり、隣り合うすべての電極間士が重なり合い、電極 幅は測定不可能だった。抵抗値の測定においても、瞬り 台うすべての電極間は電気的に短絡状態となっていた。 【①①46】実施例3

1T○透明電飯験(電子ビーム蒸着品、15章/□)の 付いた厚さ1. 1mmのガラス基板を38×46mmの 大きさに切断し、フォトリソグラフィー法によってIT Oを300µmピッチ (ITO残り幅270µm)×3 2本のストライプ状にパターン加工した。 | TOストラ イブの長辺方向片側は、外部との電気的接続を容易にす。50 よる窒素寡圜気下で140℃、10分間のセミキュアを

るために1. 27mmピッチ (関口部幅800μm) ま で広げられている。この霊板の洗浄を行い、リソーオゾ ン処理を施した。これを真空蒸着装置内に固定して、装 置内の真空度が2×1 0™Pa以下になるまで排気し た。正孔翰送材料であるビス(ローメチルフェニルカル パゾール)をタンタルボートから抵抗風熱方式によって 0. 3 n m/秒の速度で120 n m蒸着し、0. 35 w 1%キチクリドンをドーピングした8-ヒドロキシキノ リンアルミニウム(A!q3)をり、3nm/砂の速度 で30nm、さらに、Alq3を0.3nm/秒の速度 で70 nmを順次蒸着した。以上の有機物の蒸着は基板 全面に行った。次に、実施側1と同様に遊石を用いて、 1千〇と電極のストライプバターンが直交するようにマ スクをセットした。真空中において、すでに成蹊された 有機層をリチウム蒸気にさらしてドーピング(膜厚換算 置1nm) した後、A FをO. 5nm/秒の速度で15

12

【0047】得られた32×16面素の単純マトリクス 有機電界発光素子を線順次駆動により発光させたとこ ろ、明瞭な文字表示が可能であった。発光領域を顕微鏡 で観察した写真を図5に示す。1つの画案は270μm ×255µmであり、それぞれの辺の長さは実際にバタ ーン加工されたITOおよびA1電極幅に対応してい

【0048】実施例4

① n n の厚さに蒸着した。

発光層用マスクとして、外形120×84mm。厚さ2 5μmのN - 板に関口部を設けたマスクを用意した。関 口部の基本形状は長さ67、2mm、幅100μmのス トライプであり、ピッチ300μmで帽方向に272本 が並んでいる。図6に模式的に示すように、各ストライ プ状開口部2aには、閉口部の変形を防止するために 4. 8mmごとに幅20μmの渡り線3が存在してい る。陰極用マスクとしては、外形 1 2 0×8 4 m m、厚 さ100 u mのコバール板に、ウェットエッチングによ って開口部を設けたマスクを用意した。図7に模式的に 示すように、基ストライプ状間口部2 bは長さ100 m m. 幅270μmであり、ピッチ800μmで帽方向に 100本が並んでいる。上記2種類のマスクを、その平 面性を損なわないように注意しながら、電子ビーム密接 法によって外形が等しい2mm幅のステンレス顕粋に固

【1) 0.4.9】実施例3と同じ(TO遮明電極限のついた ガラス基板 1 0 を 1 2 0 × 1 0 0 mmの大きさに切断 し、図8のように通常のフォトリングラフィー法によっ て】TOを100μmピッチ(ITO無り幅90μm) ×816本のストライプ20にパターン加工した。次 に、非感光性ポリイミドにフタロシアニン系酸化縮合物 を主成分とする黒色顔料を混合したペーストを上記基板 上にスピンコート法により塗布し、クリーンオーブンに 行った。ボジ望フォトレジストを用いた通常のフォトリ ソグラフィー注により上記ポリイミド層をパターン加工 した後で、280℃、30分間のキュアを行い、スペー サーとブラックマトリクスとを兼ねた厚さ 1. ① μ mの 黒色層を形成した。図9に示すように、この黒色層30 には70×250μmの開口部31が設けられており、 瞬口部からは下地の!TOストライプ20の中心部分が 舞出している。また、黒色層の体積無抗率は10° 🚊 c

13

m以上あり、良好な絶縁性を有していた。 【0050】この基板を洗浄し、UV-オゾン処理を施 16 した後で、真空蒸着機に固定して装置内の真空度が2× 1011日a以下になるまで排気した。まず、それぞれ正 孔輪送材料として、銅フタロシアニンを20mm、ビス (m-メチルフェニルカルバゾール)を100mm、基 板全面に蒸着して正孔輸送層32を形成した。次に、発 光層用マスクを基板前方に配置し、基板後方に110× 100mm、厚さ10mm 残留避束密度(). 3 Tのフ ュライト系板砂石を置いて、これらを固定した。この 段、マスクのストライプ伏開口部2aと基板のITOス トライプ20との中心線が一致し、かつ、渡り線3が黒 20 色層開口部31を干渉しないように位置をあわせた。 其 ②中で、青色発光層40として0.3w1%のペリレン をドーピングしたビス(2-メチル-8-ヒドロキシキ ノリノラト)・パラフェニルフェノラトアルミニウム (BAlq,)を30nm. さちに、BAlq,を70 nm順次蒸着した。発光層用マスクを蟇板に対して1/ 3ビッチだけずらしてから墓板と磁石とを固定し、隣の **1TOストライプ上に緑色発光層41として**()。 3 w t %のキナクリドンをドーピングしたAlq。を30n m. さらに、Alg. を90mm順次蒸着した。同様に 30 のバターンの顕微鏡写真である。 して、さらに隣の1TOストライプ上に赤色発光層42 として(). 3 w t%の4 - (ジシアノメチレン) -2 -メチルー6ー(バラジメチルアミノスチリル)-4ーピ ラン (DCM) をドーピングしたAlqzを30nm. さらに、Alg,を80mm順次蒸着した。それぞれの 発光層は図10のようにITOストライプ20の3本お きに配置され、ITO森出部分を完全に覆っている。こ の後、発光層用マスクを取り外し、蟇板全面に発光層铍 環層43としてAlg,を20nm蒸着した。次に、陰 極用マスクを書板前方に配置し、基板後方に前記と同じ 40 避石を置いて、これらを固定した。この際、マスクのス トライプ状間口部2bが、蟇板の1TOストライプ20 と直交し、しかも、黒色層開口部31の中心に一致する ように位置をあわせた。真空中において、すでに成膜さ れた有機層をリチウム蒸気にさらしてドーピング(腹厚 換算量1 nm)した後、A 1を200 nmの厚さに蒸着 して陰極とした。この段階では、陰極50aは図11の ようにピッチ600μm(電極幅275μm)である。 さらに、陰極用蒸者マスクを基板に対して1/2ビッチ

ーピングとA1隊権の蒸着をすることで、1回目に成頭 した陰極の陰間に同じ電便帽の陰極500を形成した。 図12および13に模式的に示すように、最終的に81 6本のITOストライプ上に赤、緑、青色(RGB)の **発光層が交互に並び、ITOと直交するようにピッチ3** (i) µmの陰極が200本並ぶ単純マトリクス型カラー ディスプレイが得られた。RGBからなる3つの発光額 域が1回意を形成するので、本ディスプレイは300 μ mビッチで272×200 画景を有することになる。な お、図13では説明を容易にするために具色層30の厚 さが発光部分より薄く描かれているが、実際には発光部 分より厚く形成されており、マスクとの接触から発光部 分を保護するスペーサーとしての絨能を十分に果たして いた。

【①の51】作製したディスプレイを発光させたとこ ろ、各発光頻域はRGBそれぞれ独立の色で発光してお り、呉光匣を蒸着する際に蒸着物が他の発光領域に回り 込むことに起因する発光色のにじみなどは認められなか った。同様にストライプ状の陰極同士の短絡も皆無であ った。発光領域の大きさは70×250μmであり、黒 色層の関口部サイズと一致していた。また、線順次駆動 により明瞭なパターン表示と、そのマルチカラー化が可 能であった。

[0052]

【発明の効果】本発明によれば、ウェットプロセスを用 いることなく、良好なパターン加工精度をもつ資権電界 発光素子を製造することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】実施例1によってパターン加工されたA1電極

【図2】比較例1によってパターン加工されたA1電極 のバターンの頭微鏡写真である。

【図3】実施例2によってバターン加工されたA1電径 のパターンの顕微鏡写真である。

【図4】比較例2によってバターン加工されたA 1電揺 のバターンの顕微鏡写真である。

【図5】真施倒3によってパターン加工された資格電界 発光素子の回素部分のバターンの顕微鏡写真である。

【図6】実施例4で使用した発光層用マスクの概要を説 明する平面図である。

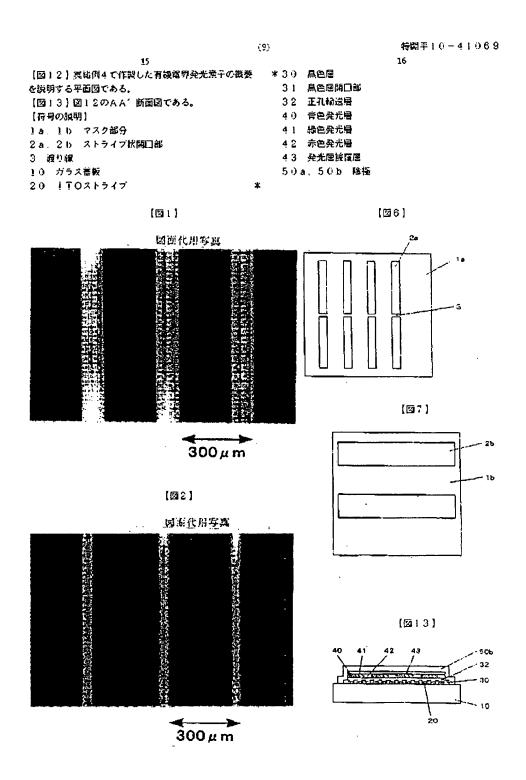
【図?】実施例4で使用した陰極用マスクの微要を設明 する平面図である。

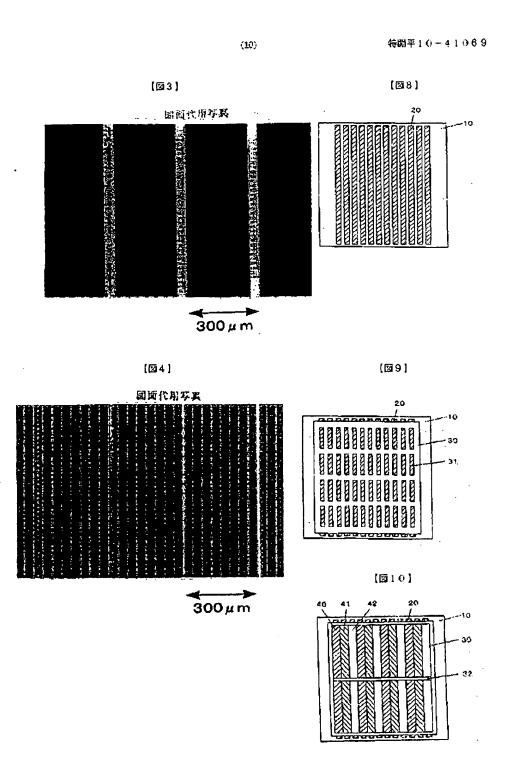
【図8】 実施例4の有級電界発光素子の概要を説明する 平面図である(ITOパターン加工段階)。

【図9】真施側4の有機電界発光素子の概要を説明する 平面図である(単色層形成段階)。

【図10】実施倒4の有機電界発光素子の概要を説明す る平面図である(RGB発光圧形成段階)。

【図11】実施例4の有機電界発光素子の概要を説明す だけずちしてから基板と磁石とを固定し、同様にしょド 50 る平面図である(1回目の陰極形成段階)。

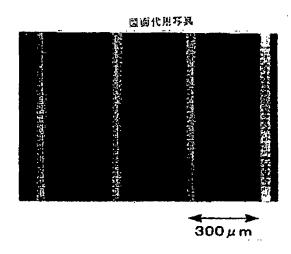




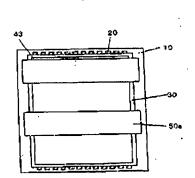
(11)

特別平10-41069

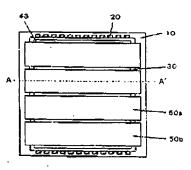
[図5]



[211]



[国12]



特関平10-41069

【会報補別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載【部門区分】第7部門第1区分【発行日】平成13年10月12日(2001.10.12)

【公開香号】特開平10-41069 【公開日】平成10年2月13日(1998.2.13)

【年通号数】公開特許公報10-411 【出願香号】特願平9-94613

【国際特許分類第7版】

H058 33/19

[FI]

H058 33/10

【手統徧正書】

【提出日】平成12年12月26日(2000, 12, 26)

【手統領正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0017

【補正方法】変更

【補正内容】

【0017】正刊輸送層は正孔輸送性物質単独で、あるいは正孔輸送性物質と高分子結着剤により形成され、正孔輸送性物質としては、N、N、一ジフェニルーN、N、一ジ(3ーメチルフェニル) - 1、1、一ジフェニルー4、4、一ジアミン(TPD)やN、N、一ジフェニルー4、4、一ジアミン(NPD)などに代表されるトリフェニルアミン類。Nーイソプロビルカルバゾールなどのカルバゾール誘導体、ピラゾリン誘導体、スチルベン系化合物、ヒドラゾン系化合物、オキサジアゾール誘導体やフタロシアニン誘導体に代表される複素環化合物、ポリマー系では前記単量体を側鎖に有するポリカーボネートやスチレン誘導体、ポリビニルカルバゾール、ポリシ

ランなどが好ましいが、特に限定されるものではない。 【手続領正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0037

【補正方法】変更

【随正内容】

【0037】有機電界発光素子に用いられる基板の表面が平面である場合には、マスクと基板との均一な密着性を実現するために、高い平面性を有するマスクを使用する方が有利である。しかしながら、改細なパターンに対応するために上述のようにマスクの厚さを薄くすると、マスクの作製工程の途中で変形を受けやすくなり、マスクにうねりが生ずるなどして平面性が損なわれることがある。このような場合には、焼き鈍しなどの方法を利用してマスクの平面性を向上させてもよい。さらに、マスクは適当な形状のフレームに固定された状態で使用されることが多いが、その概も、マスクに張力を掛けながらフレームに固定するなどして、マスクの平面性を理想状態に近づけるようにすべきである。

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.